

高性能交直流转换芯片

产品概述

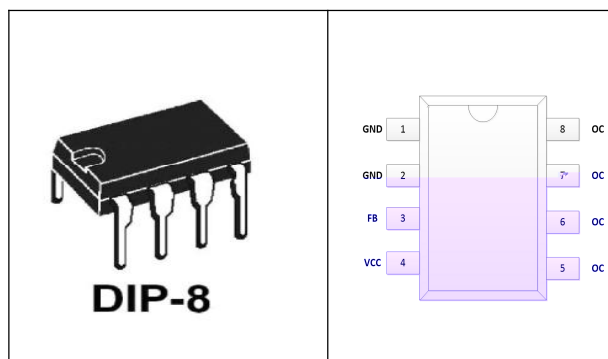
主要特点

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

典型应用

-
-
-
-

引出端排列



典型功率

备注：

：年份代码； ：批次代码； ：芯片版本代码； ：内部代码；

典型功率在密闭环境 ℃环境下测试；

全电压工作下建议增加散热垫；

引出端功能

--	--	--

极限参数

电特性参数 (除非有其他说明)

功能描述

上电启动

软启动

g~# TR ù C 2" P 6C •w c†
Âs %CDS r ù C
μã(142" ° " P C(8hE™ b u...(142" ± " P gv X10 P ì# (142" μ " P HYi...Q P p 7

反馈控制

^ {ñR ù C" P R9...S#Q • ì# RCü C" P "R48.# 2%121P ù C02\$66,277 y/2
d(02" f r r 1268 X B, " Q (8 h E T A M C U N I S @ È C 2 2 2
X • D S e r • 4 0 2 4 P T E @ A n e % 1 6 • 4 1 4 P S C 3 5 Z P S Y , p 7 6 P E 0 J 7 4 G - 2 2 2 7 P T 5 9 9 0 . k . y C P

恒定功率控制

电源异常

反射电压过压保护

—

1.2

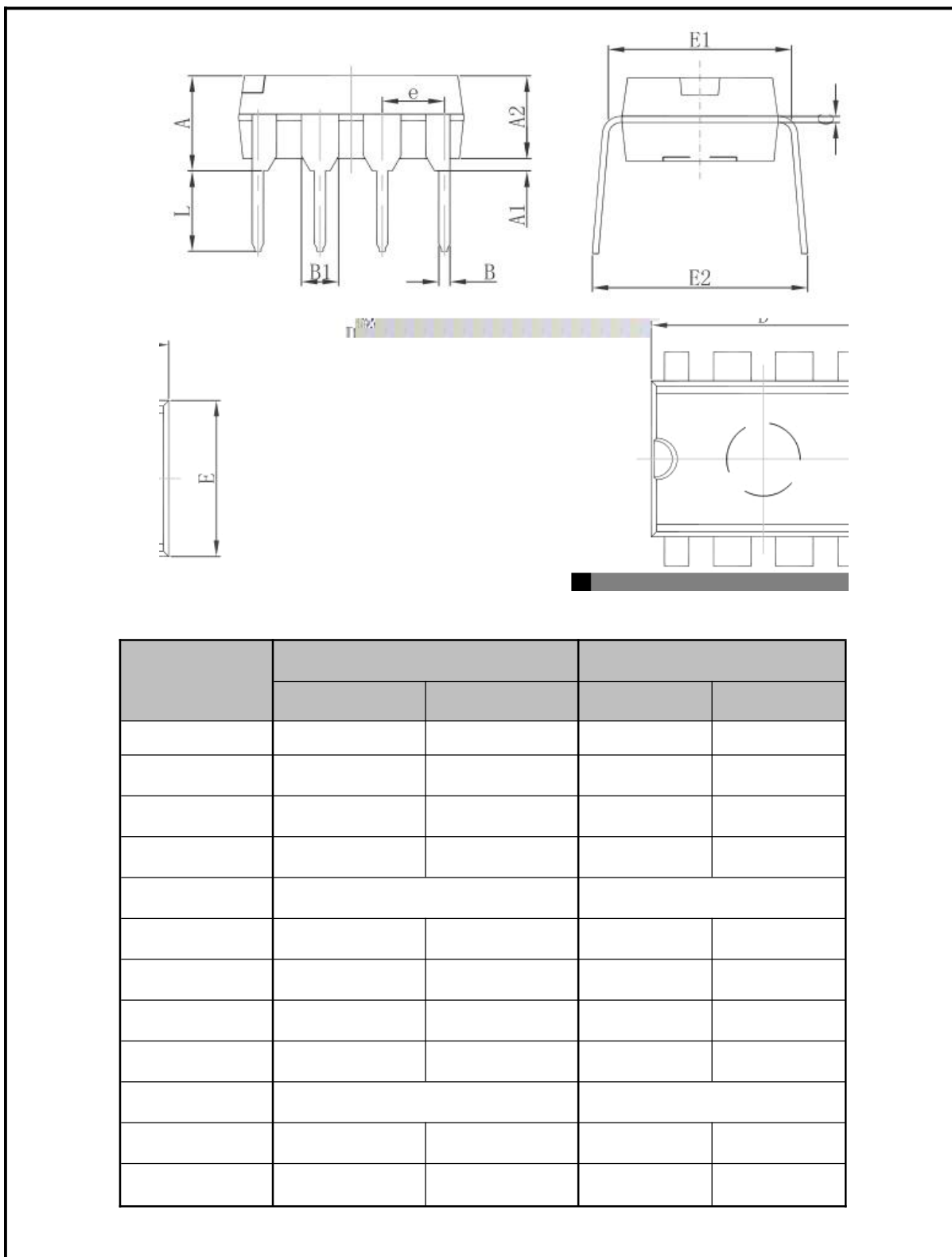
短路和过载保护

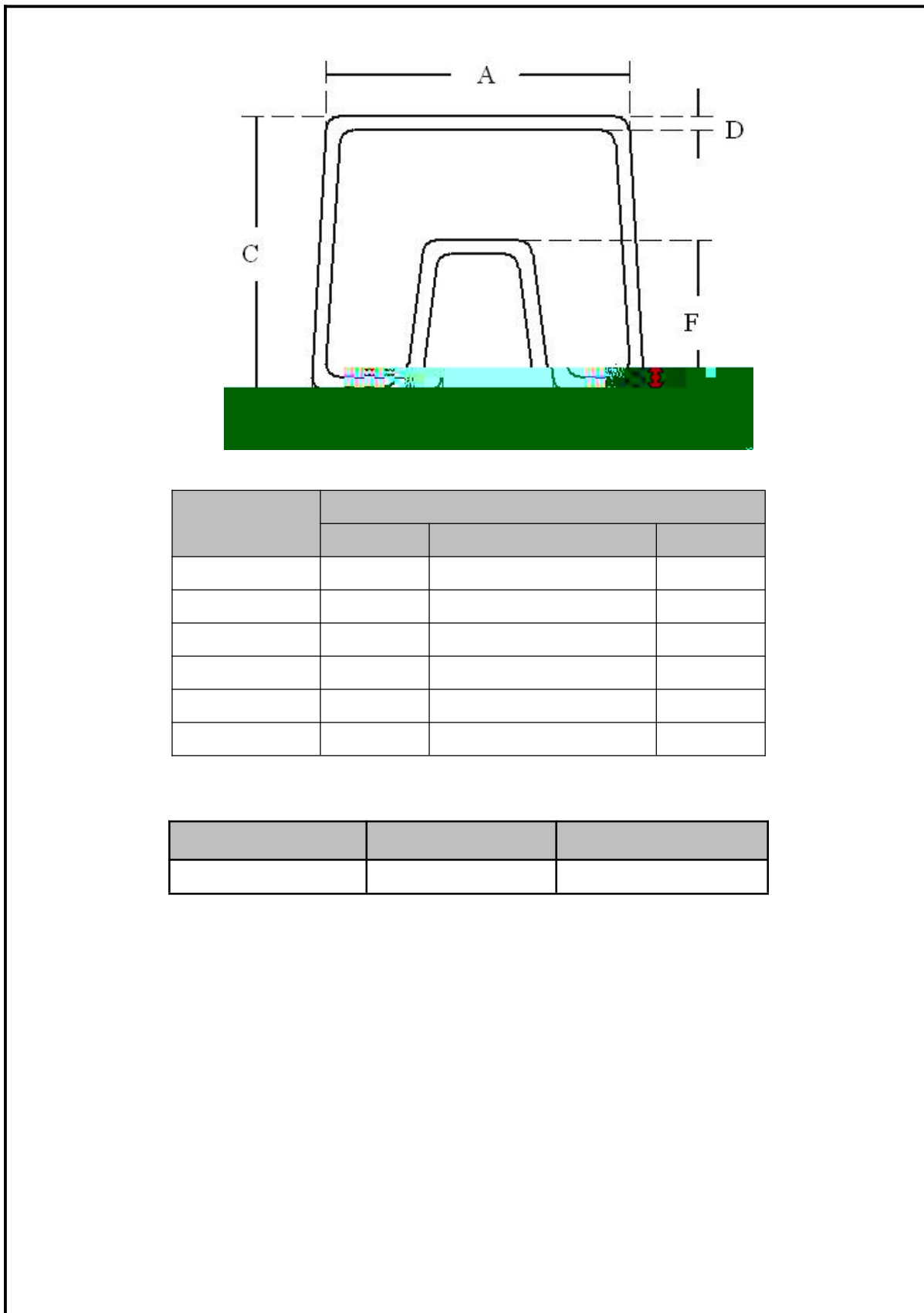
过温保护

设计要点

-
-
-

封装外形及尺寸图





▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

ö

... P⁻ ..•42" P 7™ ~1X€™“ 7
f

...
..... (..... ... ö P⁻ 1 •42" P BI ~1X€